

MEC8-DV SERIES

(0.80 mm) .0315"

VERTICAL MICRO EDGE CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MEC8-DV

Insulator Material:

Black LCP

Contact Material:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over 50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C

Insertion Depth:

(4.22 mm) .166" to (5.66 mm) .223"

Current Rating:

1.8 A per pin (4 adjacent pins powered)

Voltage Rating:

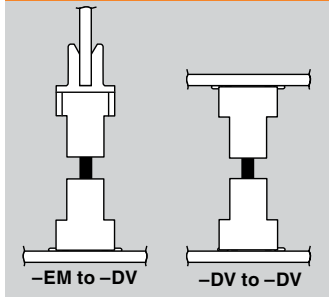
185 VAC

RoHS Compliant:

Yes

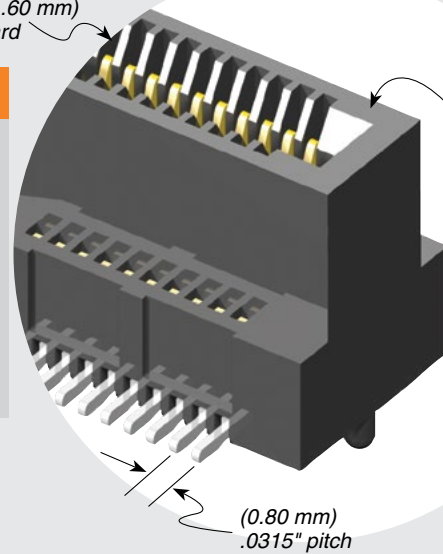
Mates with:
(1.60 mm) .062" thick card

APPLICATIONS



Mates with (1.60 mm) .062" thick card

Variety of lead counts



(0.80 mm) .0315" pitch

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

MEC8-DV

Rating based on Samtec reference channel. For full SI performance data visit Samtec.com or contact SIG@samtec.com

25
Gbps

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (10-50)

(0.15 mm) .006" max (60-70)*

*(.004" stencil solution may be available; contact IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- 1 mm mating card thickness option
- Locking clip (Manual placement required)



10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

PLATING OPTION

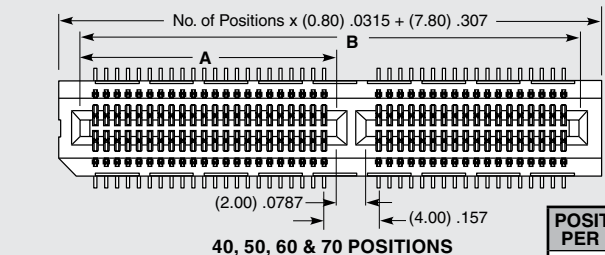
-L

= 10 μ" (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail

-A = Alignment Pin

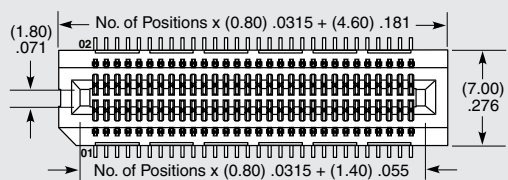
-K = (5.50 mm) .217" DIA Polyimide Pick & Place Pad

-TR = Tape & Reel

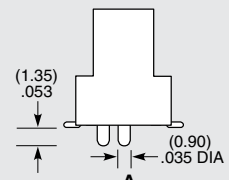
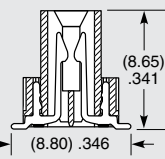
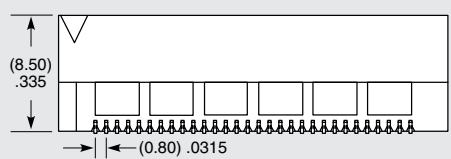


40, 50, 60 & 70 POSITIONS

POSITIONS PER ROW	A	B
40	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071
70	(30.90) 1.217	(60.60) 2.386



10, 20 & 30 POSITIONS



-A OPTION

OTHER SOLUTIONS

- Right-angle
- Edge Mount
- See samtec.com?MEC8-RA or samtec.com?MEC8-EM

Notes:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications. Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications. Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.